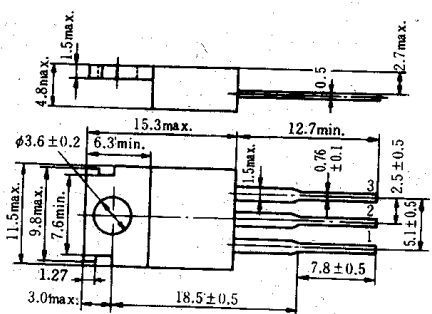


2SK296

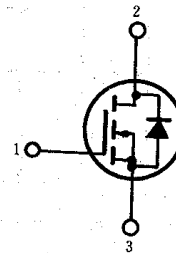
シリコン Nチャネル MOS FET

高速度電力296 供应商

SILICON N-CHANNEL MOS FET
HIGH SPEED POWER SWITCHING



1. ゲート: Gate
2. ドレイン: Drain (フランジ)(Flange)
3. ソース: Source (Dimensions in mm)



(JEDEC TO-220AB)

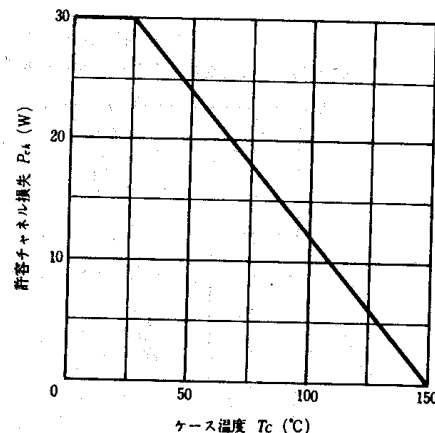
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SK296	Unit
ドレイン・ソース電圧	V_{DSS}	300	V
ゲート・ソース電圧	V_{GSS}	± 20	V
ドレイン電流	I_D	1	A
せん頭ドレイン電流	$I_{D(\text{peak})}$	2	A
逆ドレイン電流	I_{DR}	1	A
許容チャネル損失	P_{ch}^*	30	W
チャネル温度	T_{ch}	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容チャネル損失のケース温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	$V_{(BR)DSS}$	$I_D=10\text{mA}, V_{GS}=0$	300	—	—	V
ゲート遮断電流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0$	—	—	± 1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS}=240\text{V}, V_{GS}=0$	—	—	1	mA
ゲート・ソース遮断電圧	$V_{GS(\text{off})}$	$I_D=1\text{mA}, V_{DS}=10\text{V}$	1.0	—	4.5	V
ドレイン・ソースオン抵抗	$R_{DS(\text{on})}$	$I_D=1\text{A}, V_{GS}=15\text{V}^*$	—	2.5	4.0	Ω
ドレイン・ソース飽和電圧	$V_{DS(\text{on})}$	$I_D=1\text{A}, V_{GS}=15\text{V}^*$	—	2.5	4.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$I_D=0.5\text{A}, V_{DS}=10\text{V}^*$	0.2	0.4	—	S
入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10\text{V}, V_{GS}=0$	—	140	—	pF
出力容量	C_{oss}	$f=1\text{MHz}$	—	65	—	pF
逆伝達容量	C_{rss}		—	23	—	pF
ターンオン遅延時間	$t_{d(\text{on})}$		—	6	—	ns
立ち上がり時間	t_r	$I_D=0.5\text{A}, V_{GS}=15\text{V}$	—	14	—	ns
ターンオフ遅延時間	$t_{d(\text{off})}$	$R_L=60\Omega$	—	40	—	ns
下降時間	t_f		—	30	—	ns
ダイオード順電圧	V_{DF}	$I_F=1\text{A}, V_{GS}=0$	—	0.9	—	V
逆回復時間	t_{rr}	$I_F=1\text{A}, V_{GS}=0, di_F/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$	—	250	—	ns

* パルス測定

* Pulse Test